

HEATER AND FIXING DEVICE

Patent Number:

JP6324585

Publication date:

1994-11-25

Inventor(s):

MATSUNAGA HIROYUKI; others: 02

Applicant(s):

TOSHIBA LIGHTING & TECHNOL CORP; others: 01

Requested Patent:

☐ JP6324585

Application Number: JP19930110200 19930512

D40020440200 40020540

Priority Number(s):

IPC Classification:

G03G15/20

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To provide a heater that can provide a predetermined resistance value at accuracy without inducing imbalance in a heating temperature distribution and a fixing device that uses the heater. CONSTITUTION:A heater H comprising a resistance heating element 2 having a band heating portion in at least one part thereof and printed on an insulated substrate 1, both edge portions 21, 22 of the resistance heating element 2 being longitudinally trimmed 23, 25, and a fixing device having the heater H are disclosed. The heater causing no damage to the trimmed (cut) part of the resistance heating element and having enhanced quality with a uniform heating temperature distribution in a high-accuracy resistance value range (+ or -3%) can readily be obtained. When the heater H is assembled into the fixing device, the heating temperatures of various parts can be made even, so image contrast failure and uneven fixing, etc., can be prevented and nonconformities resulting from the heater H can be prevented.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-324585

(43)公開日 平成6年(1994)11月25日

(51)Int.Cl. ⁸ G 0 3 G	15/20	職別記号 101	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
		109			
// H05B	3/16		7367—3K		

		審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)
(21)出顯番号	特願平5—110200	(71)出願人 000003757
(22)出願日	平成5年(1993)5月12日	東芝ライテック株式会社 東京都品川区東品川四丁目3番1号
		(71)出願人 000221029
		東芝エー・ブイ・イー株式会社
		東京都港区新橋3丁目3番9号
		(72)発明者 松永 啓之
		東京都港区三田一丁目 4 番28号 東芝ライ
		テック株式会社内
		(72)発明者 佐藤 滋洋
		東京都港区三田一丁目 4 番28号 東芝ライ
		テック株式会社内
		(74)代理人 弁理士 大胡 典夫
		最終頁に続く

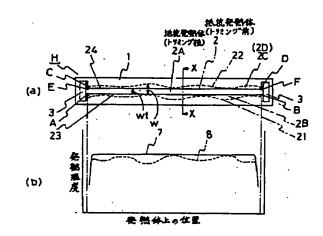
(54)【発明の名称】 ヒータおよび定着装置

(57)【要約】

【目的】 発熱温度分布の不均衡を誘発することなく」 所定の抵抗値が精度よく得られるヒータおよびこのヒー タを用いた定着装置を提供することを目的とする。

【構成】 絶縁基板1上に少なくとも一部が帯状の発熱

部を有する抵抗発熱体2を印刷形成し、上記抵抗発熱体 2の両縁部21、22を長手方向にトリミング23、2 5しているヒータおよびこのヒータを有する定着装置。 【効果】 抵抗発熱体のトリミング(切込み)された部 分に損傷がないとともに、高精度の抵抗値範囲(±3) %)にできる発熱温度分布が均一な品質の向上したヒー タを容易に得られる。また、このヒータを定着装置に組 込んだ場合、各部の発熱温度を一様化できるので画像の コントラスト不良や定着むらなどの発生を防止できると ともに、ヒータに起因する不具合を防止できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁基板上に少なくとも一部が帯状の発 熱部を有する抵抗発熱体を印刷形成したヒータにおい て、上記抵抗発熱体の両縁部を長手方向にトリミングし ていることを特徴とするヒータ。

【請求項2】 上記抵抗発熱体は発熱部長さにわたり長 手方向にトリミングしていることを特徴とする請求項1 に記載のヒータ。

【請求項3】 加圧ローラと上記請求項1ないし請求項 2 に記載のヒータとが相対して配置されていることを特 10 刷用マスクからはみ出たり、滲み出て不所望の部分に付 徴とする定着装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、たとえば複写機、フ ァクシミリやプリンタなどのOA機器のトナー定着など に用いられるヒータおよびこのヒータを用いた定着装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】たとえば電子式複写機においては、感光 ドラム表面に形成されたトナー像を複写紙に転写し、つ 20 いで、この複写紙をヒータと加圧ローラとの間で挟圧し ながら通過させ、ヒータの熱によって複写紙を加熱して トナーを溶着させて定着している。

【0003】最近、この定着用のヒータとして熱効率、 重量、大きさ、コストなどの点で優れている板状のヒー タが開発され、市場に出回ってきている。この板状のヒ ータは、細長なセラミックスなどの絶縁基板の表面に銀 ・パラジウム合金粉末などのペーストを印刷塗布して、 この塗膜を焼成して抵抗発熱体としている。

【0004】そして、このヒータは所定の電流値で一定 30 の発熱量が得られるように、抵抗発熱体の抵抗値を所定 の範囲内に調整する必要があるが、従来は抵抗発熱体の 材料となる銀・パラジウム合金粉末のペーストを絶縁性 の基板上に印刷する際の分量つまり抵抗発熱体の寸法 か、ペースト材料を適宜選択し、そのシート抵抗値を変 えることで、所定の抵抗値になるように調整していた。 【0005】しかし、このような抵抗値調整方法は抵抗 発熱体の印刷焼成前のみに行うので焼成した後に抵抗値 を微調整することはできず、そのため、所定の抵抗値を 得ることが困難であり、ヒータの発熱温度のばらつきが 大きいものであった。

【0006】 この印刷による抵抗形成では個々のヒータ 間に±15%程度のばらつきがあり、通電制御回路の電 流を個々に調整することにより使用しているが、ぱらつ きが大きいと制御回路のコストが高くなるとともにその 調整にも時間を要していた。

【0007】そこで、このヒータの抵抗発熱体の抵抗値 調整を、ハイブリッドICなどで多用されているように 印刷抵抗を焼成した後にレーザを用いて所定抵抗値にト

抗印刷時に予めその幅を大きくとっておき (抵抗値… 小)、焼成後に抵抗発熱体の発熱部長にわたり通電方向 に沿って一側の縁部を切断除去して(抵抗値…小から大 へ)いくことにより断面積を減らし、所定抵抗値となる よう調整している。

【0008】しかし、このようにトリミングして抵抗発 熱体の抵抗値調整を行っても、抵抗発熱体の発熱部長に 沿っての発熱温度分布が一様にならないことがあった。 この要因としては、抵抗発熱体となるペースト材料が印 着していたり、マスクの位置が曲がっているなどして基 板上の所定の位置にパターンが印刷できないこと、ある いはトリミング装置に基板を取付ける際に曲がったり、 位置ずれして取付けられていて、抵抗発熱体の―側の縁 部を直線状にトリミングしても右端と左端とでは発熱体 の幅が異なるため長手方向には同一の抵抗値分布が得ら れないなどのことがある。また、このような対策として 位置合わせを念入りに行なおうとすると、作業に時間が かかったり設備費が高騰するなどのことがあった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、基板上に形 成した抵抗発熱体の抵抗値調整手段を改善することによ り、発熱温度分布の不均衡を誘発することなく、所定の 抵抗値が精度よく得られるヒータおよびこのヒータを用 いた定着装置を提供することを目的とする。

[00101

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に記載 のヒータは、絶縁基板上に少なくとも一部が帯状の発熱 部を有する抵抗発熱体を印刷形成したヒータにおいて、 上記抵抗発熱体の両縁部を長手方向にトリミングしてい ることを特徴としている。

【0011】本発明の請求項2に記載のヒータは、上記 抵抗発熱体は発熱部長さにわたり長手方向にトリミング していることを特徴としている。

【0012】本発明の請求項3に記載の定着装置は、加 圧ローラと上記請求項1ないし請求項2に記載のヒータ とが相対して配置されていることを特徴としている。

[0013]

【作用】長手方向にほぼ同一幅でトリミングしたヒータ 40 であり、抵抗発熱体の発熱温度設定が温度分布のむらな く髙精度をもって行うことができ、発熱温度分布の大幅 な不均衡を誘発することなく、所定の抵抗値を精度よく 得ることができる。

[0014]

【実施例】以下図面を参照して本発明の実施例を説明す る。図1(a)は本発明のヒータHの構造を示し、図中 1は耐熱・電気絶縁性材料たとえばアルミナセラミクス からなる基板、2Aはこの基板1の表面に長手方向沿い 最終的に形成された抵抗発熱体、3、3はこの抵抗発熱 リミングすることが行われるようになった。これは、抵 50 体2 Aの両端部上に形成された電極である。

【0015】上記抵抗発熱体2Aは例えば銀・パラジウ ムなどの合金粉末を混練したペーストを基板1の表面上 にスクリーン印刷した後に、焼成して形成する。また、 電極3、3は例えば銀などの良導電性金属を混練したべ ーストをスクリーン印刷し、焼成して形成する。

【0016】上記抵抗発熱体2Aの形成にあたり長手方 向の両縁部を平行した直線状に印刷したいが、上述した ような要因で実際には僅かであるが蛇行したり、部分的 にマスク外に付着したりあるいは内方に付着しない欠け 箇所ができるなどのことがしばしば発生し、図1では誇 10 張して示してあるが、焼成直後の抵抗発熱体2は縁線 (点線)21、22の範囲内にある状態で形成される。 【0017】この焼成後の抵抗発熱体2の幅Wは所定よ り広くその抵抗値は所定抵抗値より低く設定してあっ て、この後レーザを用い長手方向沿いにその縁部を除去

に調整、すなわち、レーザトリミングしている。 【0018】このレーザトリミングは、絶縁基板1を水 平方向に自在に移動できる作業台上に載せ、画像認識装 置などによって抵抗発熱体2の両端部位置を検出して、 レーザビームの移動線と合わせる。そして、まず緑線 (点線) 21側のA点から長手方向沿いにB点にまでレ ーザビームを直線的に移動させて、抵抗発熱体2に切込 み23を入れその一部を切離した半島状や離れ島2B状 (なお、このときA点とB点の間の外縁側も通電を阻止 するために少なくとも1箇所でレーザビームにより切離

して抵抗発熱体2の幅Wtを狭くしていき所定の抵抗値

【0019】つぎに、両電極3、3間の抵抗値を検出し ながら、作業台またはレーザビームの照射体を移動して ビーム口を抵抗発熱体2の緑線(点線)22側のC点に 30 合わせる。そして、上記A点からB点を結ぶ直線に対し 平行してレーザビームをC点からD点まで直線的に移動 させて、抵抗発熱体2に切込み24を入れその一部を切 離した半島状や離れ島2C状(なお、このときC点とD 点の間の外縁側も通電を阻止するために少なくとも1箇 所でレーザビームにより切離してある。)となるようト リミングする。このトリミングで所定の抵抗値範囲内に あればトリミング作業は終了する。

してある。)となるようトリミングする。

【0020】未だ所定の抵抗値範囲内にない場合は、ト リミング前の電極3、3間の抵抗値とトリミング後の電 極3、3間の抵抗値とを比較することにより、その抵抗 値変化を検出する。

【0021】そして、ここで得られた抵抗値の変化量か ら電算処理によってつぎのトリミング幅を算出し、この 結果に基づいて上記トリミングと同様に、抵抗発熱体2 の縁線(点線)22側をその通電方向に沿って一定幅で トリミングし、さらに、所定の抵抗値範囲に未達の場合 はこのトリミングを繰り返えし、最終的にはE点からF 点にまでの切込み25によりその一部を切離した半島状 や離れ島2D状(なお、このときE点とF点の間の外縁 50 極3,3に当接して抵抗発熱体2への給電をなす。ま

側も通電を阻止するために少なくとも1箇所でレーザビ ームにより切離してある。) となるようトリミングさ れ、所定の抵抗値範囲内になった抵抗発熱体2が得られ てトリミング作業を終了する。

【0022】したがって、このトリミングは幅広の抵抗 発熱体2が存在する両縁線(点線)21、22の内側を その通電方向に沿って平行に一定幅でトリミングしてい くので、この幅内には必ず抵抗発熱体2Aがあり、トリ ミング後の抵抗発熱体2Aを所定の高い精度の抵抗値範 囲(±3%)とすることができるとともに、延在する切 込み(トリミング跡)23、25は損傷部のない均一な 面を得ることができ、この後行われるヒータ表面の保護 のためのガラスコートに際し、トリミング箇所である凹 所内に気泡が残存するようなことがなく、品質の向上し たヒーターHが得られる。また、トリミング作業も平行 度合わせなどが容易に行えるので生産性も向上できる。 【0023】また、発熱温度分布は図1(b)に実線7 で示すとおり、トリミングに起因した発熱温度分布の大 幅な不均衡を誘発することがない。また、図l(b)に 点線8で示すものは、比較用の従来の抵抗発熱体2Aの 片側の縁線21側のみをトリミングしたヒータの発熱温 度分布で、このものは抵抗発熱体2の長手方向の発熱温 度分布に高低があり好ましくない例である。

【0024】また、このトリミングしたヒータHの横断 面は図2に示すように、基板1上に形成された抵抗発熱 体2のレーザビームが照射された部分には略V字形の切 込み23、24、25が形成され、との切込み23、2 4、25によって発熱体2から分かれた縁部は離れ島2 B、2C、2Dとなって電極3、3への通電時に電流が 流れず発熱することはない。なお、縁部近くを切込んだ 場合は、レーザビームの照射によって発熱体2が溶融し て飛散してしまい、上述したような半島状や離れ島状の 残部は残らない。また、レーザビームの出力は照射時ア ルミナセラミクスからなる基板1が溶融しない程度がよ

【0025】また、図2において4は抵抗発熱体2を保 護するためコートされたガラス層で、上記略V字形の切 込み内にもほぼ均一にコートされている。

【0026】また、図3および図4は上記ヒータHを組 込んだ複写機やファクシミリなどの定着装置の一例を示 し、図中ヒータH部分は上記実施例と同一であるのでそ の説明は省略する。図中Rは加圧ローラで、両端面に回 転軸51を突設した円筒形ローラ本体52の表面に耐熱 性弾性材料たとえばシリコーンゴムローラ53が嵌合し てある。そして、との加圧ローラRの回転軸51と対向 して定着用ヒータHが並置してあり、上記ゴムローラ5 3はヒータHの抵抗発熱体2の真上のガラスコート層4 の表面に軽く弾接している。なお、6は燐青銅板などか らなる弾性が付与されたコネクタで、上記ヒータHの電 5

た、Pは複写紙を示す。

【0027】この定着装置はたとえば複写機内に設けら れ、ヒータHには電流制御器によって制御された電流が コネクタ6を介し通電される。そして、発熱した抵抗発 熱体2のガラスコート層4表面とゴムローラ53との間 に複写紙Pが挟圧され、加圧ローラRの回転により複写 紙Pは矢印方向に搬送されてトナーの定着がなされる。

【0028】このような定着装置は、抵抗発熱体2軸に 沿ってほぼ均一な熱照射分布が得られるヒーターHを用 いているので、定着用として画像のコントラスト不良や 10 定着むらなどの発生を防止できる。また、トリミング面 が全長にわたり鋭く切断されていて損傷がないので、ヒ ータH表面の保護のためのガラスコート層4内に気泡の 残存がなく、ヒータH昇温時に気泡が膨脹してガラスコ ート層4を破損するなどのことがないほか損傷に起因す るコート層4の耐圧特性の低下などを招くことがなく。 定着装置におけるヒータHに起因する不具合を防止でき る.

【0029】なお、本発明は上記実施例に限定されず、 たとえば基板の材質はアルミナセラミクスに限らず、他 20 図、(b)は発熱温度分布図である。 のセラミクスやガラス、ポリイミド樹脂のような耐熱性 の高い合成樹脂部材あるいは表面をガラス被覆などの絶 縁処理した金属であってもよい。

【0030】また、上記実施例では基板に形成する抵抗 発熱体2は銀・パラジウムなどの合金粉末を混練したべ ーストを、また、電極3、3は銀などの良導電性金属を 混練したペーストを用い形成したが、本発明はこれに限 らず、発熱体2としてはニッケル、錫などの金属材料を 用いたペーストを、また、電極3、3としてはプラチナ や金などあるいはこれらの合金からなる金属材料を用い 30 たペーストを塗布して形成しても差支えない。

【0031】さらに、上記実施例ではオーバーコート層 表面に直接複写紙が接触したが、定着ヒータ保護や紙送 り用にプラスチックシートを介在させた間接的な接触で あってもよい。

【0032】さらにまた、上記実施例では抵抗発熱体の*

* トリミングに際し、抵抗発熱体側を固定しておき、レー ザビーム側を移動させたが、これに限らず、レーザビー ム側を固定しておき、抵抗発熱体側を移動させてもよ く、また、両者を相対的に移動させてトリミングさせて もよい。さらにまた、トリミングは予め幅広に形成した 抵抗発熱体の一方の縁線側からではなく、両縁線を所定 の間隔を隔てて平行に同時にトリミングしてもよく、こ の場合は生産性も向上できる。

[0033]

【発明の効果】以上の構成を有する本発明は、基板上に 形成した抵抗発熱体のトリミング(切断)された部分に 損傷がないとともに、高精度の抵抗値範囲(±3%) の、すなわち発熱温度分布が均一な品質が向上したヒー タを提供できる。また、このヒータを定着装置に組込ん だ場合、各部の発熱温度を一様化できるので画像のコン トラスト不良や定着むらなどの発生を防止できるととも に、ヒータに起因する不具合を防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の実施例に係るヒータの上面

【図2】図1のヒータのX-X線に沿った拡大横断面図 である。

【図3】本発明の定着装置の実施例を示す一部断面正面 図である。

【図4】図3中のV-V線に沿った断面図である。

【符号の説明】

H:ヒータ

R:加圧ローラ

P: 複写紙

1: 絶縁基板

2:抵抗発熱体(トリミング前)

2A:抵抗発熱体(トリミング後)

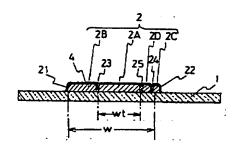
2B、2C、2D:離れ島状部 (半島状部)

21、22:緑線

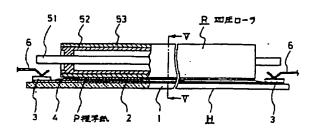
23、24、25:切込み(トリミング跡)

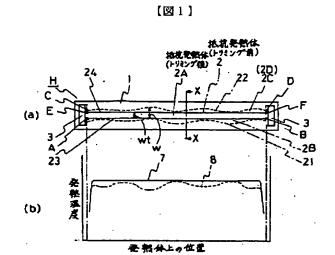
3:電極

【図2】



【図3】





53 52 51 <u>H</u>

[図4]

フロントページの続き

(72)発明者 苅部 孝明 東京都浩区新橋3丁目3番9号 東芝エ

ー・ブイ・イー株式会社内